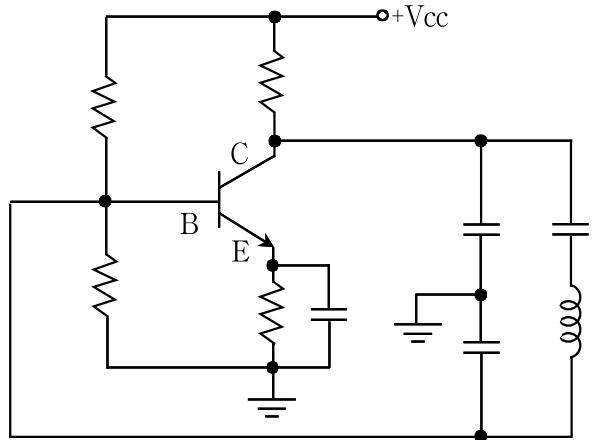


# 전자공학개론

문 1. QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 변조 방식에 대한 설명으로  
가장 옳은 것은?

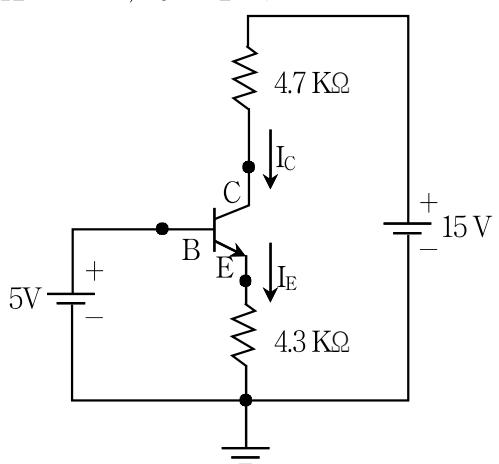
- ① ASK 방식과 FSK 방식을 혼합한 것이다.
  - ② FSK 방식의 일종이다.
  - ③ ASK 방식과 PSK 방식을 혼합한 것이다.
  - ④ FSK 방식과 PSK 방식을 혼합한 것이다.

문 2. 다음 발진기의 명칭은?



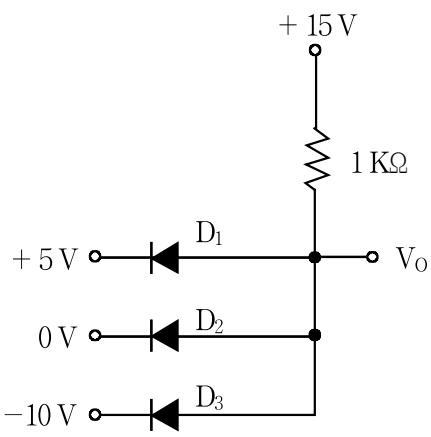
- ① 클랩 발진기                          ② 콜핏츠 발진기  
③ 하틀리 발진기                          ④ 이완 발진기

문 3. 다음 회로에서 BJT의  $\beta$ 가 아주 클 때,  $V_{CE}$  [V]에 가장 근접한 것은? (단,  $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ,  $I_C \approx I_E$  이다)



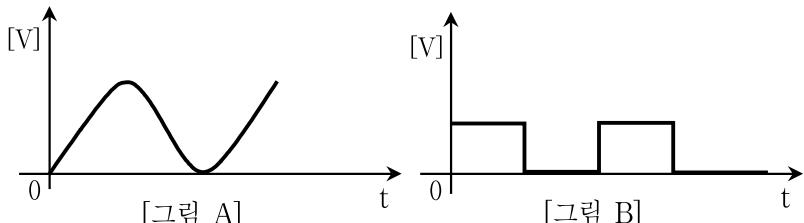
- |     |     |
|-----|-----|
| ① 4 | ② 5 |
| ③ 6 | ④ 7 |

문 4. 다음 회로에서 출력전압  $V_O$  [V]은? (단, 회로에서 사용된 다이오드는 이상적인 동작 특성을 갖는 것으로 가정한다)



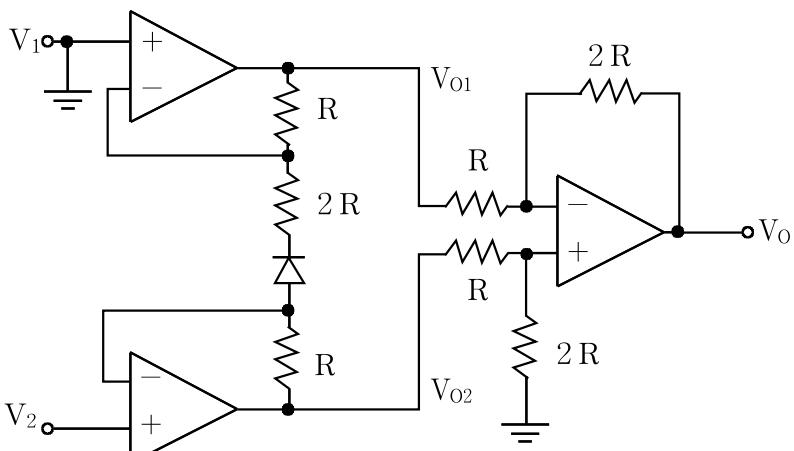



문 5. 다음 [그림 A]의 정현파를 [그림 B]의 구형파로 변환시키는데  
가장 적합한 회로는?



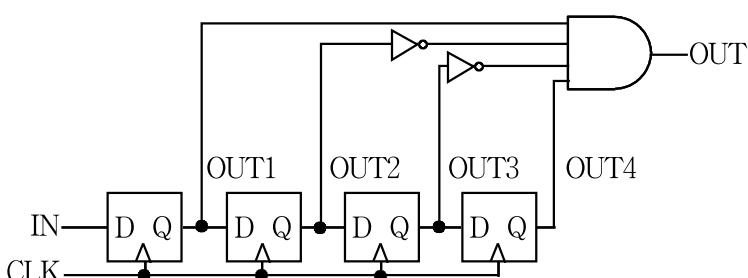
- ① 부츠트랩 회로                          ② 블로킹 발진기  
③ 슈미트 트리거                          ④ LC동조회로

문 6. 다음 회로에서 입력전압  $V_2$ 가  $-1\text{V}$  일 때, 출력전압  $V_O$ [V]은?  
(단, 회로에서 사용된 op-amp와 다이오드는 이상적인 동작 특성을  
갖는 것으로 가정한다)



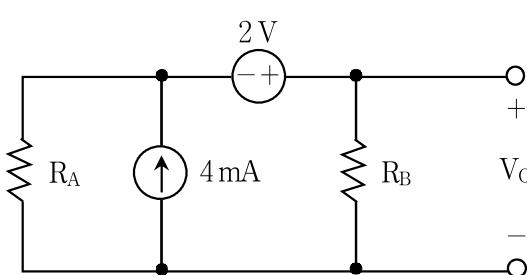
- ① -2                                    ② -4  
 ③ 2                                    ④ 4

문 7. D-F/F을 사용한 다음 회로에서 IN에 "H"→"H"→"L"→"L"→"H"→"H"의 논리값이 순차적으로 입력되면 OUT의 상태가 순차적으로 어떻게 변하는가? (단, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 노드들의 초기값은 모두 "L"이며, IN에 입력되는 논리값 시간 간격은 CLK 신호 주기와 같다고 가정한다)



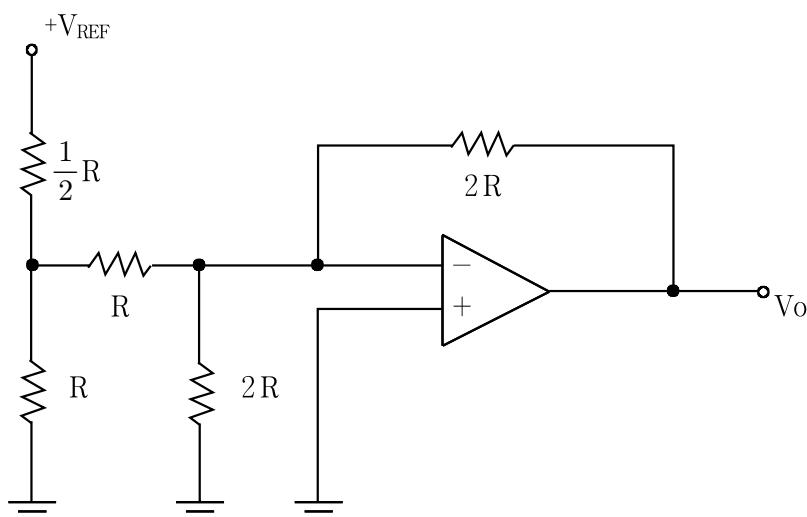
- ① "L" → "H" → "L" → "L" → "H" → "L"
  - ② "L" → "L" → "H" → "H" → "L" → "L"
  - ③ "H" → "H" → "L" → "L" → "H" → "H"
  - ④ "I" → "I" → "I" → "I" → "H" → "I"

문 8. 다음 회로에서 출력전압  $V_o$  값 [V]은? (단,  $R_A = 4\text{K}\Omega$ ,  $R_B = 8\text{K}\Omega$  이다)



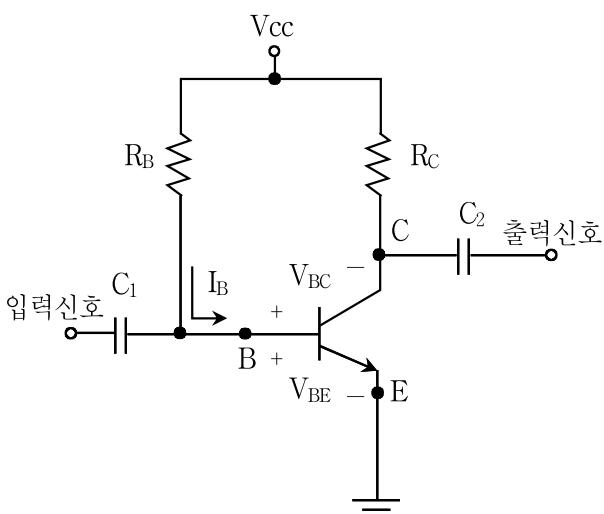
- ① 4                          ② 8  
③ 10                        ④ 12

문 9. 다음 회로의 출력전압  $V_o$  [V]은? (단, 회로에서 사용된 op-amp는 이상적인 동작 특성을 갖는 것으로 가정한다)



- ①  $-V_{REF}/2$       ②  $-V_{REF}$   
 ③  $-2V_{REF}$       ④  $-4V_{REF}$

문 10. 다음 신호증폭용 바이폴라 트랜지스터(BJT)의 고정 바이어스 회로에서, 베이스-콜렉터간 전압값( $V_{BC}$ )이  $-6\text{ V}$ 가 되기 위한 바이어스 저항  $R_C$ 의 값 [ $\text{k}\Omega$ ]은? (단, BJT의  $\beta = 100$ ,  $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ,  $R_B = 200\text{ k}\Omega$ ,  $C_1 = C_2 = 10\text{ }\mu\text{F}$ ,  $V_{CC} = 10.7\text{ V}$  이다)



- ① 0.8      ② 1.2  
 ③ 3.3      ④ 3.5

문 11. 다음 카르노맵(Karnaugh map)을 간략화하여 나타낸 논리식은?

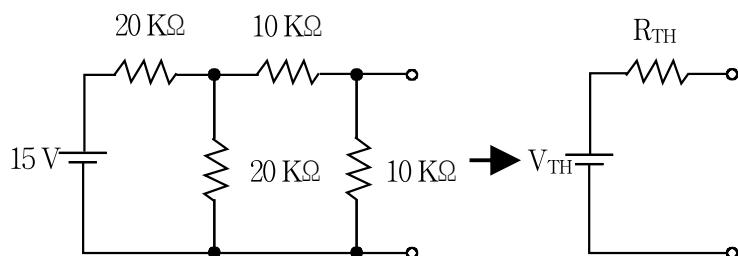
AB CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

- ①  $A'B'C' + ABD + B'CD'$   
 ②  $A'B'C' + BD + B'D'$   
 ③  $A'B'C'D + A'BD + B'D'$   
 ④  $A'B'C'D + AB'D' + BD$

문 12. N형 MOSFET에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, MOSFET은 차단영역에 있지 않다고 가정한다)

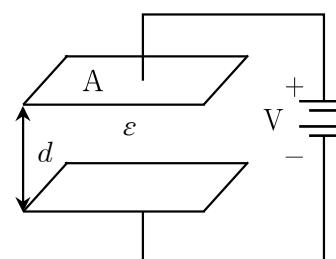
- ① MOSFET 드레인(drain)에 흐르는 전류량은 동일 조건에서 소자의 채널길이(channel length)가 작아지면 증가한다.  
 ② MOSFET 드레인(drain)에 흐르는 전류량은 온도에 영향을 받지 않는다.  
 ③ MOSFET가 포화영역에서 동작할 때, 유효채널길이(effective channel length)는 드레인-소스(drain-source) 사이의 전압( $V_{DS}$ )에 따라서 변할 수 있다.  
 ④ MOSFET의 문턱전압(threshold voltage)은 소스-바디(source-body) 사이의 전압( $V_{SB}$ )에 따라서 변할 수 있다.

문 13. 테브난 정리를 이용하여 다음 회로를 단순화할 때, 테브난 전압( $V_{TH}$ ) [V]과 테브난 저항( $R_{TH}$ ) [ $\text{k}\Omega$ ]은?



- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <u><math>V_{TH}</math></u> | <u><math>R_{TH}</math></u> |
|----------------------------|----------------------------|
- ① 2.5      20/3  
 ② 2.5      10  
 ③ 5      20/3  
 ④ 5      10

문 14. 면적이 A인 평행한 두 금속판 사이의 거리가 d인 커패시터의 정전용량을 2배로 증가시키기 위한 방법으로 적절한 것은?

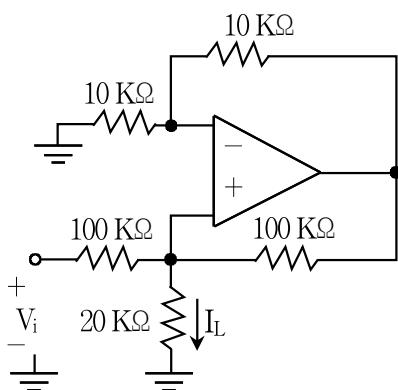


- ① 두 금속판 사이의 거리(d)를 2배로 늘려준다.  
 ② 두 금속판의 면적(A)을 2배로 늘려준다.  
 ③ 두 금속판 사이에 유전율(ε)이 1/2인 물질로 채운다.  
 ④ 두 금속판의 면적과 두 판 사이의 거리를 동시에 2배로 늘려준다.

문 15. 펄스코드변조(PCM)를 이용하여 1 KHz에서 최대 5 KHz 사이의 신호를 나이퀴스트율로 표본화하여 변조하려고 할 때, 각 표본이 24-레벨의 정밀도를 가지려면 펄스코드변조의 비트율 [Kbps]은?

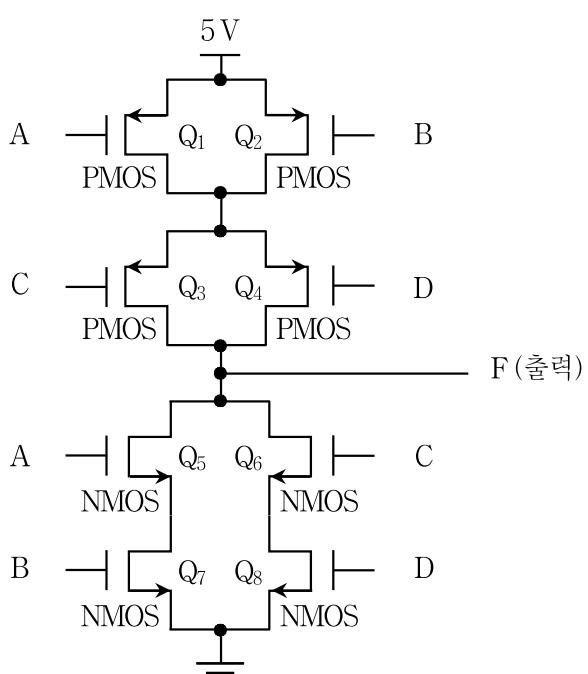
- ① 32      ② 9.6  
 ③ 64      ④ 50

문 16. 다음 회로에서 입력전압( $V_i$ )이 10V일 때, 20KΩ에 흐르는 전류값  $I_L$  [mA]은? (단, 회로에서 사용된 op-amp는 이상적인 동작특성을 갖는 것으로 가정한다)



- ① 0.05      ② 0.1  
③ 0.5      ④ 1

문 17. 다음 CMOS 회로는 입력단자 A, B, C, D에 5V(로직레벨 'H') 혹은 0V(로직레벨 'L')의 전압이 인가되도록 구성하였다. 이 회로와 동일한 논리함수를 갖는 논리게이트는?



- ① F  
② F  
③ F  
④ F

문 18. 논리식  $(A + B)(A + B')(A' + B)(A' + B')$ 을 간단히 한 결과는?

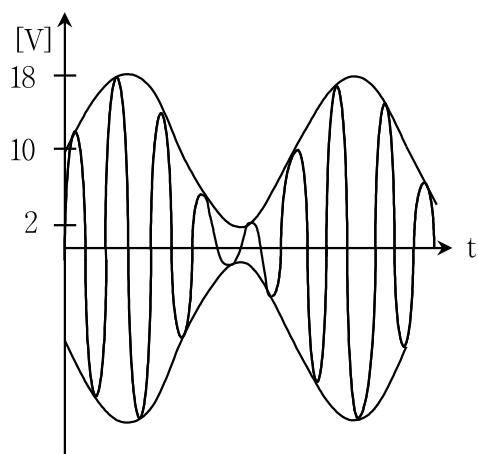
- ①  $AB' + A'B$       ②  $AB + A'B'$   
③ 0      ④ 1

문 19. 발광다이오드(LED)에 대한 설명으로 옳지 않은 것으로만 봐인 것은?

- ㄱ. 발광다이오드는 금속-반도체 접합으로써, 금속으로는 몰리브텐, 백금 등이 사용되고 반도체로는 실리콘, 갈륨비소 등이 사용된다.  
ㄴ. 발광다이오드도 pn 접합 소자의 일종으로 역방향으로 바이어스 될 때 실리콘 반도체 내 접합 부근에서 정공과 전자가 재결합하여 빛 에너지가 발산하게 된다.  
ㄷ. 발광다이오드는 빛을 전기적신호로 변환하는 포토다이오드와 반대되는 기능을 한다.  
ㄹ. 발광되는 빛은 정공과 전자의 재결합 양에 따라서 비례하고 재결합되는 양은 다이오드의 순방향 전류에 비례한다.

- ① ㄱ, ㄴ      ② ㄴ, ㄷ  
③ ㄷ, ㄹ      ④ ㄱ, ㄷ

문 20. 다음 그림은 AM 변조된 DSB-LC(Double-Side-Band Large-Carrier)파형이다. 변조 지수(modulation index)를  $m$ 이라 하고, 총 송신 전력 중 캐리어가 차지하는 전력의 비율을  $R$ 이라고 할 때,  $m$ 과  $R$ 을 구하면? (단, 그림에서 캐리어 주파수는 신호보다 매우 높다고 가정한다)



- | $m$   | $R$                 |
|-------|---------------------|
| ① 0.8 | $\frac{2}{m^2+2}$   |
| ② 1.6 | $\frac{2}{m^2+2}$   |
| ③ 0.8 | $\frac{m^2}{m^2+2}$ |
| ④ 1.6 | $\frac{m^2}{m^2+2}$ |